



SPECIFICATIONS

Название модели	MEG X570S ACE MAX
Поддержка процессора	Поддержка процессоров для десктопов AMD Ryzen™ 5000 Серии, 5000 G-Серии, 4000 G-Серии, 3000 Серии, 3000 G-Серии, 2000 Серии и 2000 G-Серии
Сокет процессора	Socket AM4
Чипсет	AMD X570
Графический интерфейс	3x слота PCIe 4.0 x16
Дополнительные слоты	Поддержка технологии NVIDIA SLI™ / AMD CrossFire™
Память	1x слот PCIe 4.0 x1
Накопители	4 модуля DIMM, двухканальный DDR4-5300MHz+(OC)
USB порты	4x слота M.2 Gen4 x4 64 Гбит/с, 8x портов SATA 6 Гбит/с
Сеть	1x USB 3.2 Gen 2x2 20Гбит/с (1 Type-C), 4x USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (3 Type-A + 1 Type-C), 8x USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (8 Type-A), 8x USB 2.0
Беспроводная связь / BT	Realtek® RTL8125B 2.5G Ethernet
Аудио	Intel® Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.2
	8-канальный (7.1) HD Audio с Audio Boost 5 HD

FEATURES



2.5G Ethernet

Высокоскоростное сетевое подключение с ПО для управления трафиком (пропускная способность до 2.5Гбит/с).



Wi-Fi 6E

Беспроводной модуль новейшего стандарта работает в частотном диапазоне 6 ГГц, поддерживает технологии MU-MIMO и BSS Coloring и повышает максимальную скорость передачи данных до 2400 Мбит/с.



M.2 XPANDER-Z GEN 4 S

Эксклюзивная плата предлагает два дополнительных слота M.2 с интеллектуальным вентилятором для охлаждения, что позволяет увеличить объем памяти на максимальной скорости.



Интерфейс Lightning USB 20G

Порт USB 3.2 Gen2x2 обладает пропускной способностью в 20 Гбит/с - в четыре раза выше, чем у USB 3.2 Gen1.



Аудиосистема Audio Boost 5 HD

Флагманский цифроаналоговый преобразователь с усилителем ESS гарантирует завораживающее звучание в любых приложениях.



Полноцветная подсветка Mystic Light

16,8 млн цветов, красочные визуальные эффекты, управление одним щелчком мыши!



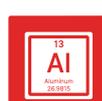
Прямая 16+2-фазная конструкция питания

Экстремальное решение прямого питания с 16+2 фазами и 90A Smart Power Stage позволяет добиться максимальной производительности процессора.



Четырехканальные разъемы M.2

Встроенные 4x разъема M.2 с четырьмя разъемами Lightning Gen 4 обеспечивают максимальную производительность системы хранения данных.



Отличное охлаждение

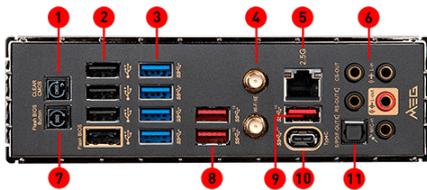
Алюминиевый кожух, тепловая труба VRM, термopрокладки 7 Вт/мК, двусторонний щит M.2 Shield Frozr и базовая пластина MOSFET обеспечивают экстремальную производительность при низких температурах.



6-слойная печатная плата с увеличенным содержанием меди

Печатная плата из 6 слоев с увеличенным содержанием меди обеспечивает повышенную стабильность работы компьютера в долгосрочной перспективе.

CONNECTIONS



1. Кнопка сброса CMOS
2. USB 2.0
3. USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с (Type-A)
4. Wi-Fi / Bluetooth
5. 2.5G Ethernet
6. HD Audio разъемы
7. Кнопка сброса BIOS
8. USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-A)
9. USB 3.2 Gen 2 10Гбит/с (Type-A)
10. USB 3.2 Gen 2x2 20Гбит/с (Type-C)
11. Оптический S/PDIF-выход